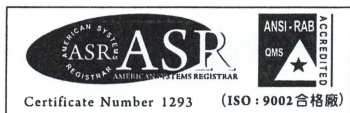




臺灣固品企業有限公司
Ku Ping Enterprise Co., Ltd.



試驗報告表
TEST REPORT

試驗結果：

Result

SN-02 SN-Sn/Pb 63/37 6604/95 03/06/24 05:47

Sample-No 63/37 Solder Wire.

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
1	36.93	.00086	.00435	.00007	0	.00106	0
2	37.00	.00086	.00448	.00007	0	.00169	.00010

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
1	.00010	.00043	.00143	.00027	.00044	63.06
2	.00050	.00042	.00131	.00026	.00044	62.99

SN-02 SN-Sn/Pb 63/37 6604/95 03/06/24 05:47

Sample-No 63/37 Solder Wire.

Average of 2 sparks

	Pb	Sb	As	Bi	Cd	In	Ag
X	36.96	<.00100	.00441	<.00100	<.00100	.00138	<.00100

	Cu	Al	Fe	Ni	Zn	Sn
X	<.00100	<.00100	.00137	<.00100	<.00100	63.03

試驗品名：

Name of Article SOLDER

試驗日期：

Date 表圖右上角

試驗依據：

Method SPARK-ATOMIC ENISSION SPECTROMETER

試驗者：

Analyst

試驗數量：

Piece 1 PCS

委託者：

Applicant

試驗內容：

Content PB鉛 SB銻 AS鉍 BI鉍 CD鎘 IN銻 AG銀 CU銅 AL鋁
FE鐵 NI鎳 ZN鋅 SN錫

備註：考慮換錫之標準，由各家自行定訂各雜質比之含量值，當雜質比超過所設值之上限，就應更換新錫。

Remark

1. 為第一次化驗。
2. 為第二次化驗。底下為平均值。